

Die Microdul AG ist spezialisiert auf qualitativ hochwertige Mikroelektronik. Unter ihrem Dach arbeiten drei Geschäftsbereiche eng zusammen: Module, Dickschicht und Semiconductors. Neben ihrem breiten Fachwissen besitzt Microdul AG herausragende Stärken in der Miniaturisierung von Elektronikschaltungen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Produktion individueller Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden realisiert werden.

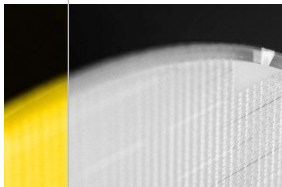
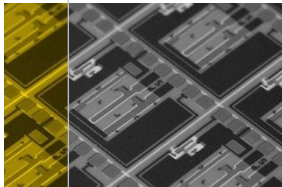
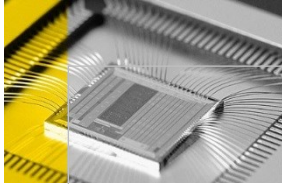
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Gruppenleiter Bonden (m/w)

Sie verfügen über einen **Berufsabschluss als Mikrotechnologe oder Elektroniker mit Weiterbildung zum Techniker HF**. Sie arbeiten systematisch und zuverlässig, sind belastbar, initiativ und handeln unternehmerisch. Sie erreichen Ihre Ziele und haben Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent sowie **mindestens drei Jahre Führungserfahrung** im Produktionsbereich. Sie bringen **praktische Erfahrungen im Die- und Wirebonden** von Mikrochips auf Prints mit, sowohl in der Serienproduktion wie auch in der Prozessentwicklung. Sie können Maschinensteuerungen programmieren, Fehlerquellen auf Maschinen oder im Prozess beheben, haben schon neue Produktionsmaschinen evaluiert und diese in die Produktion eingeführt. Das Erarbeiten von technischen Dokumentationen und Arbeitsanweisungen sowie das Arbeiten mit einem ERP-System bereitet ihnen keine Mühe.

Für diese anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe suchen wir eine initiative, selbständige und verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit, die motiviert ist, die nächsten Schritte in unserem Unternehmen aktiv mitzugestalten.

Wenn Sie sich von den Aufgaben angesprochen fühlen und die gewünschten Fähigkeiten mitbringen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email.



Microdul AG
Frau Esther Rüttimann
Personalleiterin
+41 44 455 35 01

Grubenstrasse 9
CH-8045 Zürich, Schweiz
jobs@microdul.com
www.microdul.com

 **MICRODUL**
Customized Swiss Microelectronics